VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

REC'D 17 JUN 2004

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts In1228WO				WEITERES VOR	EITERES VORGEHEN siehe Mitteilung über die Uberhendung des internationalen vorläufigen Prüfungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416)				
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/01205				Internationales Anmelo 10.04.2003	ledatum (TagMonatUahr)	Prioritātso 22.04.2	datum (Tag/Monat/Jahr) 002	
Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK H01L21/768									
Anmelder INFINEON TECHNOLOGIES AG et al.									
 Dieser internationale vorläufige Pr üfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorläufigen Pr üfung beauftragten Beh örde erstellt und wird dem Anmelder gem äß Artikel 36 übermittelt. 									
2.	2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 4 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.								
	Außerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blätter mit Beschreibungen, Ansprüchen und/oder Zeichnungen, die geändert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blätter mit vor dieser Behörde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT).								
	Diese Anlagen umfassen insgesamt 3 Blätter.								
3.	Dies	er Be	richt enthält Angaben zu	folgenden Punkten:					
	ı	\boxtimes	Grundlage des Beschei	ids					
	H		Priorität						
	111		Keine Erstellung eines	Gutachtens über Neul	neit, erfin	derische Tätigk	eit und ge	werbliche Anwendbarkeit	
	IV		Mangelnde Einheitlichk			_	_		
	٧	×	Begründete Feststellungewerblichen Anwendb	g nach Regel 66.2 a)ii arkeit; Unterlagen und) hinsichi I Erklärur	tlich der Neuhei ngen zur Stützu	it, der erfir ng dieser	nderischen Tätigkeit und der Feststellung	
	VI		Bestimmte angeführte l	Jnterlagen				•	
	VII		Bestimmte Mängel der	internationalen Anmel	dung			•	
	VIII		Bestimmte Bernerkunge	en zur internationalen	Anmeldu	ng		•	
Datur	m der l	Einreid	chung des Antrags		Datum c	fer Fertigstellung	dleses Ber	ichts	
24.10.2003						2004			
Name und Postanschrift der mit der Internationalen Prüfung beauftragten Behörde						ächtigter Bediens	steter	net Ption.	
Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx; 523656 epmu d					Boettic	her, H			
	<u> </u>	Fax	: +49 89 2399 - 4465	- 	Tel. +49	89 2399-2682		Manual and of the state of the	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/01205

 Grundlage 	des	Berichts
-------------------------------	-----	-----------------

 Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten (Regeln 70.16 und 70.17)):

	Be	schreibung, Seiten									
	1-1	2	in der ursprünglich eingereichten Fassung								
	An	Ansprüche, Nr.									
	1-1	1	eingegangen am 03.06.2004 mit Schreiben vom 28.05.2004								
	Zei	ichnungen, Blätter									
	1/3	-3/3	in der ursprünglich eingereichten Fassung								
2.	aic	Hinsichtlich der Sprache : Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behörde in der Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfügung oder wurden in dieser eingereicht, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.									
	Die ein	Bestandteile stande gereicht; dabei hande	n der Behörde in der Sprache: zur Verfügung bzw. wurden in dieser Sprache elt es sich um:								
		die Sprache der Üb (nach Regel 23.1(b)	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist)).								
		die Veröffentlichung	ssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)).								
		die Sprache der Üb	ersetzung, die für die Zwecke der internationalen vorläufigen Prüfung eingereicht egel 55.2 und/oder 55.3).								
3.	Hin inte	sichtlich der in der in rnationale vorläufige	ternationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz ist die Prüfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgeführt worden, das:								
		in der internationale	n Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist.								
		zusammen mit der i	nternationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.								
			chträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.								
		bei der Behörde nac	chträglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist.								
		Die Erklärung, daß d	das nachträglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht über den der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt.								
		Die Erklärung, daß d	die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen ntsprechen, wurde vorgelegt.								
4.	Auf	grund der Änderunge	n sind folgende Unterlagen fortgefallen:								
		Beschreibung,	Seiten:								
		Ansprüche,	Nr.:								
		Zeichnungen,	Blatt:								
		•									

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE 03/01205

5. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)).

(Auf Ersatzblätter, die solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht beizufügen.)

- 6. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:
- V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N) Ja: Ansprüche 2-6,8,9,11

Nein: Ansprüche 1,7,10

Erfinderische Tätigkeit (IS) Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-11

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Ansprüche: 1-11

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT - BEIBLATT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE03/01205

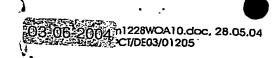
zu Punkt V:

- 1. In Anspruch 1 umfaßt das Merkmal, daß der lokal begrenzte Wärmebereich in der fein strukturierten metallhaltigen Leiterbahn bewegt wird, daß der Wärmebereich kleiner als die Leiterbahn ist. Dies ist nicht ursprünglich offenbart und wird daher nicht berücksichtigt. Das Dokument D1: US-A-5 405 804 zeigt die Merkmale von Anspruch 1, siehe in Fig. 5 und zugehörigem Text die fein strukturierte metallhaltige Leiterbahn 4' ("fein" ist unbestimmt; zu "strukturiert" siehe Spalte 3 Zeilen 49 bis 51) mit einer ersten Komgröße auf einem Trägermaterial 1' 3', und das Erzeugen und Bewegen (implizit bei der kleinen Ausdehnung eines Laserstrahles von z.B. 1x1 mm², s. Spalte 6 Zeile 35) eines lokal begrenzten Wärmebereiches in der Leiterbahn 4' derart, daß eine Rekristallisation (siehe Spalte 4 Zeilen 27, 28) zum Erzeugen einer vergrößerten, zweiten Komgröße (Sinn der Rekristallisation, siehe Spalte 1 Zeilen 63 bis 66) durchgeführt wird.
- Da zur Verbesserung des Integrationsgrades Leiterbahnen immer kleiner werden, 2. ist der Gegenstand von Anspruch 2 naheliegend. - D1 zeigt in Fig. 6A eine Leiterbahn 15 mit einer Primärrichtung und einer dazu senkrechten Sekundärrichtung. Da die vom Laser bestrahlte Fläche nur 1 mm² bis 1 cm² mißt (Spalte 6, Zeilen 34 bis 36), muß der Wärmebereich bewegt werden. Dies kann auf folgende Weise geschehen: Die über die gesamte Breite von Fig. 8 gezeigten Laserstrahlen 17 implizieren eine Bewegung in der Zeichenebene, also in der Primärrichtung von Leiterbahn 15. Dann wird der angrenzende Bereich erwärmt, was eine Bewegung des Wärmebereiches in der Sekundärrichtung erfordert. Dies legt die Merkmale von Anspruch 3 nahe. - Was Anspruch 4 betrifft, kann natürlich so häufig erwärmt werden, bis die maximal erzielbare Korngröße erreicht ist. - D1 erwähnt eine Linse im die Spalten 4 und 5 verbindenden Satz, womit die bestrahlte Fläche "extended" werden kann. Daher liegt der Gegenstand der Ansprüche 5 und 6 im Rahmen fachmännischen Handelns. - Der Gegenstand von Anspruch 7 ist bekannt, siehe in D1 Spalte 1 Zeilen 61 bis 63. - Für die Ansprüche 8 bis 11 wird auf Dokument D2: US 6 242 808 B1 verwiesen, das eine Wärmebehandlung bei 400°C (betrifft Anspruch 10; siehe auch D1, Spalte 6, Zeile 57) für die Rekristallisation einer im Damascene-Verfahren hergestellten Struktur - siehe Fig. 1, 2, 4; zu Anspruch 9 mit Barriereschicht 12 und Keimschicht 13 (zu Anspruch 8) unter einer Schutzgas-Atmosphäre (siehe Spalte 4, 4, Absatz; zu Anspruch 11) beschreibt. -Damit erfüllt keiner der Ansprüche die Erfordernisse von Artikel 33 (2), (3) PCT.

1

Neue Patentansprüche 1 bis 11

- 1. Verfahren zur Herstellung fein strukturierter Leiterbahnen mit geringem elektrischen Widerstand mit den Schritten
- 5 a) Ausbilden einer fein strukturierten metallhaltigen Leiterbahn (5A) mit einer ersten Korngröße auf einem Trägermaterial (1, 2, 3, 4) gekennzeichnet durch die weiteren Schritte
 - b) Erzeugen und Bewegen eines lokal begrenzten Wärmebe-
- reichs (W) in der fein strukturierten metallhaltigen Leiterbahn (5A) derart, dass eine Rekristallisation der Leiterbahn (5A) zum Erzeugen einer Leiterbahn (5C) mit einer zur ersten Korngröße vergrößerten zweiten Korngröße durchgeführt wird.
- 15 2. Verfahren nach Patentanspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, dass die fein strukturierten Leiterbahnen (5, 5A, 5C) Strukturgrößen kleiner 0,2 μm aufweisen.
- 20 3. Verfahren nach Patentanspruch 1 oder 2, da durch gekennzeichnet, dass in Schritt a) die Leiterbahnen (5) in einer Primärrichtung (x) und/oder in einer zur Primärrichtung im Wesentlichen senkrechten Sekundärrichtung (y) ausgebildet werden; und
- in Schritt b) die Bewegung des Wärmebereichs (W) im Wesentlichen in Primärrichtung (x) und/oder in Sekundärrichtung (y) oder unter einem Winkel von 45 Grad zur Primär- und Sekundärrichtung (x, y) durchgeführt wird.
- 4. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass Schritt b) wiederholt durchgeführt wird.



5

10

15

20

25

30



- 5. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 4, da durch gekennzeichnet, dass in Schritt b) der lokal begrenzte Wärmebereich (W) durch einen aufgefächerten Laserstrahl, ein heißes Gas, eine Vielzahl von Heizlampen und/oder einen Heizdraht erzeugt wird.
- 6. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 5, dad urch gekennzeichnet, dass der lokal begrenzte Wärmebereich (W) streifenförmig oder punktförmig ausgebildet wird.
- 7. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 6, dad urch gekennzeichnet, dass in Schritt a) die Leiterbahnen (5) eine Metalllegierung oder ein dotiertes Metall mit einem Fremdanteil kleiner 5% aufweisen.
 - 8. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 7, dad urch gekennzeichnet, dass das Trägermaterial eine Diffusionsbarrierenschicht (3) und/oder eine Keimschicht (4) aufweist.
 - 9. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 8, dad urch gekennzeichnet, dass in Schritt a) ein Damascene-Verfahren durchgeführt wird.
 - 10. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 9, dad urch gekennzeichnet, dass der lokal begrenzte Wärmebereich (W) eine Temperatur von 150 Grad Celsius bis 450 Grad Celsius aufweist.
 - 11. Verfahren nach einem der Patentansprüche 1 bis 10,



3

dadurch gekennzeichnet, dass die Rekristallisation in einer Schutzgasatmosphäre durchgeführt wird.